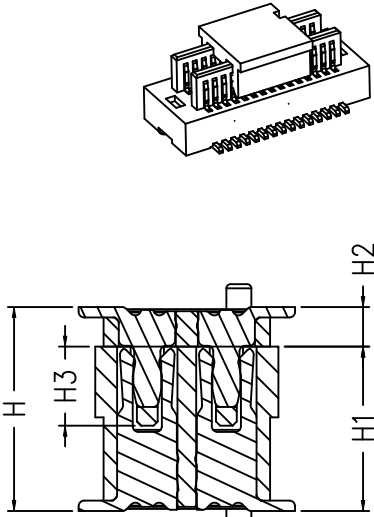
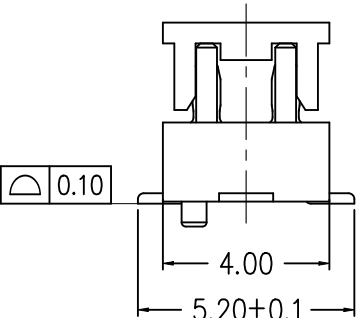
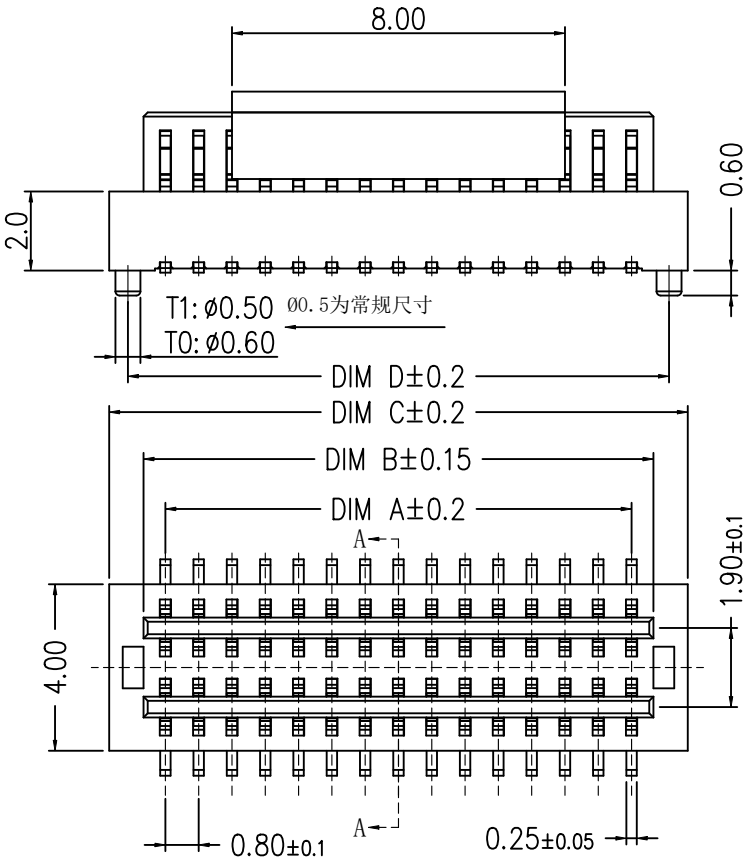


版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2023.4.26
1	料号更新	2024/12/14

序号	品名	材质
①	0.8 Pitch双槽立式BTB公座胶芯	PA10T UL94 V-0, 颜色:黑色
②	0.8 Pitch双槽立式BTB公座端子	铜合金/表面镀锡
③	0.8 Pitch双槽立式BTB公座吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色



High photosynthesis 合高(H)	The female seat neight 母座单高(H1)	The male seat neight 公座单高(H2)	Insertion height (H3)
4.0	3.0	1.0	1.9
4.5	3.5	1.0	1.9
5.0	3.0/4.0	2.0/1.0	1.9
5.5	3.5/4.5	2.0/1.0	1.9
6.0	4.0	2.0	1.9
6.5	4.5	2.0	1.9
7.0	3.0	4.0	1.9
7.5	3.5	4.0	1.9
8.0	4.0	4.0	1.9
8.5	4.5	4.0	1.9

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM D
8	2.40	3.45	5.10	4.20	4.00
10	3.20	4.25	5.90	5.00	
12	4.00	5.05	6.70	5.80	
14	4.80	5.85	7.50	6.60	
16	5.60	6.65	8.30	7.40	
18	6.40	7.45	9.10	8.20	
20	7.20	8.25	9.90	9.00	
22	8.00	9.05	10.70	9.80	
24	8.80	9.85	11.50	10.60	
26	9.60	10.65	12.30	11.40	
28	10.40	11.45	13.10	12.20	8.00
30	11.20	12.25	13.90	13.00	
32	12.00	13.05	14.70	13.80	
34	12.80	13.85	15.50	14.60	
36	13.60	14.65	16.30	15.40	
38	14.40	15.45	17.10	16.20	
40	15.20	16.25	17.90	17.00	
44	16.80	17.85	19.50	18.60	
50	19.20	20.25	21.90	21.00	
60	23.20	24.25	25.90	25.00	
70	27.20	28.25	29.90	29.00	33.00
80	31.20	32.25	33.90	33.00	
100	39.20	40.25	41.90	41.00	

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: -40° C~85° C.
- 额定电压: 125V, AC.
- 接触电阻: ≤0.02Ω.
- 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 产品料号:

BB0800200M-*** * *-***

NO OF CKT (产品PIN数)

流水码

Plating (电镀方式)

Packing (包装方式)

0:端子全雾锡

R:TAPE & REEL卷装

1:端子镀全金 (Gold Flash)

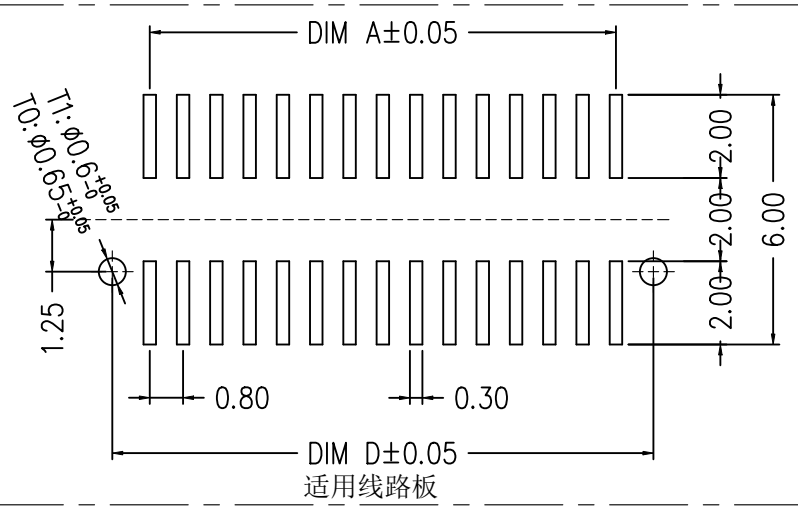
C:TAPE & REEL WITH COVER

2:端子点镀金

加吸盖卷装

4:端子半金锡

9:未镀 (None)



一般公差 (TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
X. ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司	
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD	
品名 (TITLE)	制图 (DR)
0.8 Pitch双槽立式BTB公座业务图 (单高2.0)	Anlan
料号 (DWG.NO)	校对 (CHKD)
BB0800200M-*****	田峰
比例 (SCALE)	审核 (APPD)
1	黄志明
单位 (UNITS)	张数 (SHEET)
mm	1 OF 1
尺寸 (SIZE)	REV
A4	A